

## Anche ADATA renderà disponibili i kit di aggiornamento per LGA 1700



**LINK (<https://www.nexthardware.com/news/watercooling/9489/anche-adata-rendera-disponibili-i-kit-di-aggiornamento-per-lga-1700.htm>)**

I primi kit aggiornati per gli AiO XPG LEVANTE 240 e LEVANTE 360 saranno spediti ai clienti a partire dal 7 dicembre.

Anche se in leggero ritardo, anche ADATA ha pensato bene di rilasciare gratuitamente i kit di montaggio compatibili con il socket LGA 1700 per i sistemi di raffreddamento a liquido AiO XPG LEVANTE 240 e LEVANTE 360.



I primi kit di installazione aggiornati saranno disponibili a partire dal 7 dicembre ed i tempi di consegna dipenderanno, ovviamente, dal luogo in cui risiede il cliente.

---

Questo documento PDF è stato creato dal portale nexthardware.com. Tutti i relativi contenuti sono di esclusiva proprietà di nexthardware.com.  
Informazioni legali: <https://www.nexthardware.com/info/disclaimer.htm>